

### 현장실습 참여 신청서

<b>신청기관</b>	<b>기관명</b>	(주)리텍		<b>대표자명</b>	이 형 규	
	<b>주업종</b>	제조/반도체장비		<b>사업자등록번호</b>	123-86-31493	
	<b>주소</b>	경기도 화성시 주석로80번길 26-46				
	URL(홈페이지)	www.leetech-kr.com				
	<b>지도위원 (실무부서)</b>	성명 및 직위	송영택 / 경영지원	부서	이 사	
		휴대폰	010-3726-8840	Office	070-4047-4854	
		E-mail	songyt@leetech-kr.com			
<b>현장실습 담당자</b> <small>(기술지도위원과 다를 경우 기재)</small>	성명 및 직위	권용철이사	부서	생산기술		
	휴대폰	010-4282-1116	Office			
	E-mail	kyc@leetech-kr.com				
<b>요청사항</b> <small>(신청 및 구정연휴 실습기간 제외)</small>	실습기간	<input type="checkbox"/> 4주 / <input checked="" type="checkbox"/> 8주/ <input type="checkbox"/> 무관 *법정공휴일은 실습시간으로 미인정, 주5일 기준				
	실습시간	월 ~ 금 / 09:00 ~ 18:00 (1일 8시간)				
	실습일정	2019년 07 월 01 일~ 2019 년 8 월 20 일				
	실습전공/인원	기계공학과 또는 계열 ( 3 )명				
	면접여부	오프라인 면접 ( ), 전화면접 ( <input checked="" type="checkbox"/> ), 기타				
	자격요건					
<b>실습내용요약</b>	반도체(PCB)장비 조립 및 자재 정리외					
<b>실습지원비(필수)</b>	( 4주/ 500,000원, 총/ 1,000,000원) <input type="checkbox"/> 직접지급 <input checked="" type="checkbox"/> 발전기금 기탁  *직접지급 시 최종실습종료 후 1주일 내 학생에게 지급 부탁드립니다. (8주실습인 경우 4주단위로 실습비 지급요청)					
<b>지원사항</b> <small>(실습지원비와 별도)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> 3식제공 / <input type="checkbox"/> 교통비/ <input checked="" type="checkbox"/> 기숙사/ <input type="checkbox"/> 기타( )/ <input type="checkbox"/> 해당없음					
<p>본 기관에서는 위와 같이 아주대학교 현장실습 참여를 신청합니다.</p> <p>첨부: 현장실습 운영계획서 1부.</p> <p style="text-align: center;">2019 년 06 월 18 일</p> <p style="text-align: center;">기관명 (주)리텍                      신청인(대표) 이 형 규</p> <p><b>아주대학교 현장실습지원센터장 귀중</b></p>						



실습 종료후 학생 학점부여가 확인되면 산학협력마일리지(학생 1명당 100마일리지, 1000마일리지=1점)를 적립해 드립니다. 산학협력마일리지는 추후 해당기관의 정부사업 수행시 가산점으로 활용하실 수 있습니다.(최대5점) 상공회의소를 통하여 적립되므로 적립을 위해 사업자등록번호가 필요하오니 사업자등록번호를 꼭 기록해주시기 바랍니다.

### 현장실습 운영계획서

기술 지도 위원	성명	권 용 철	직위	이 사
	부서	생산기술	휴대폰	010-4282-1116
	Office	031-429-9484	FAX	031-429-9485
	E-mail	kyc@leetech-kr.com		
1주	_ 회사 장비에 대한 소개 및 주의사항 설명 _ 반도체(PCB)장비 조립 및 부품 정리 작업외			
2주	_ 반도체(PCB)장비 조립 및 부품 정리 작업외			
3주	_ 반도체(PCB)장비 조립 및 부품 정리 작업외			
4주	_ 반도체(PCB)장비 조립 및 부품 정리 작업외			
5주	_ 반도체(PCB)장비 조립 및 부품 정리 작업외			
6주	_ 반도체(PCB)장비 조립 및 부품 정리 작업외			
7주	_ 반도체(PCB)장비 조립 및 부품 정리 작업외			
8주	_ 반도체(PCB)장비 조립 및 부품 정리 작업외			